

第38期 中間報告書

2015年4月1日から2015年9月30日まで

京都発 → 世界へ

 **TOWA株式会社**

株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、当社第38期中間報告書（2015年4月1日から2015年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による各種政策の効果を背景とした円安局面の定着や企業業績の底堅さが確認される中、雇用情勢や設備投資に改善傾向がみられる等、緩やかな景気回復基調となりました。一方で中国経済をはじめとした海外景気の減速感への懸念の高まり等、景気を下押しするリスクの存在により先行きは不透明な状況で推移いたしました。

半導体業界におきましては、世界の半導体メーカーによる活発なM&A（合併・買収）により企業再編が加速しております。また、中国においては世界トップクラスの半導体企業を自国内に育成するという国家戦略のもと、民間企業への投資や外資企業への買収提案も活発になってきております。半導体の需要につきましては、コンシューマ製品が低調に推移したものの、新型スマートフォンの出荷が垂直に立ち上がったことが牽引役となり順調に推移いたしました。

このような状況のもと当社グループにおいては、台湾、中国および韓国を中心とした顧客から要求される最先端の半導体パッケージのさらなる薄型化・小型化に対して、当社独自技術のコンプレッション方式のモールディング装置が課題を解決する最も有効な方法として積極的に販売活動を展開し、売上高を獲得することができました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は111億24百万円（前年同期比2億31百万円、2.1%増）、営業利益11億52百万円（前年同期比1億71百万円、13.0%減）、経常利益12億5百万円（前年同期比2億46百万円、17.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益11億67百万円（前年同期比89百万円、8.3%増）となりました。なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては1株当たり10円を予定しております。

今後も株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、ものづくり企業の真価に挑み、企業価値の増大を図ってまいりますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2015年12月



代表取締役社長

岡田博和

連結財務諸表

○ 四半期連結貸借対照表 (要旨)

(単位：百万円)

科 目	当第2四半期末 2015年9月30日現在	前期末 2015年3月31日現在
【 資 産 の 部 】		
流 動 資 産	17,336	17,408
現金および預金	5,698	6,127
受取手形および売掛金	7,485	7,165
電子記録債権	82	93
たな卸資産	3,500	3,453
その他	571	570
固 定 資 産	13,569	14,327
有 形 固 定 資 産	10,583	10,789
建物および構築物	3,771	3,917
土地	4,194	4,203
その他の	2,618	2,669
無 形 固 定 資 産	563	627
投資その他の資産	2,422	2,910
資 産 合 計	30,905	31,735
【負債および純資産の部】		
流 動 負 債	6,726	7,130
支払手形および買掛金	2,596	2,572
短期借入金	680	834
一年以上返済予定長期借入金	1,422	1,490
その他	2,028	2,234
固 定 負 債	2,687	3,544
長期借入金	2,022	2,705
その他	665	839
株 主 資 本	9,414	10,674
資本金	19,741	18,824
資本剰余金	8,932	8,932
利益剰余金	462	462
自己株式	10,355	9,438
△	9	9
その他の包括利益累計額	1,416	1,917
非支配株主持分	333	318
純 資 産 合 計	21,491	21,060
負債・純資産合計	30,905	31,735

(注) 当連結会計年度より会計方針の変更を行っているため、前期末および前第2四半期について、遡及適用後の数値を記載しております。

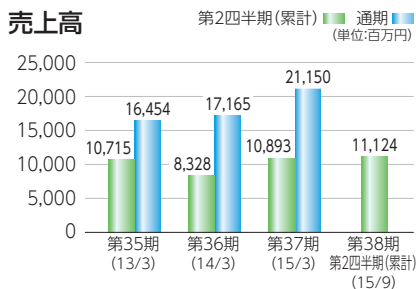
○ 四半期連結損益計算書 (要旨)

(単位：百万円)

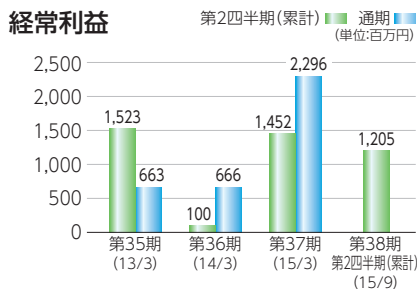
科 目	当第2四半期(累計) 2015年4月1日から 2015年9月30日まで	前第2四半期(累計) 2014年4月1日から 2014年9月30日まで
売 上 高	11,124	10,893
売 上 原 価	7,604	7,324
売 上 総 利 益	3,520	3,568
販売費および一般管理費	2,367	2,244
営 業 利 益	1,152	1,324
営 業 外 収 益	108	177
営 業 外 費 用	56	50
経 常 利 益	1,205	1,452
特 別 利 益	163	171
特 別 損 失	1	332
税金等調整前四半期純利益	1,367	1,291
法 人 税 等	143	178
四 半 期 純 利 益	1,223	1,112
非支配株主に帰属する四半期純利益	56	34
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,167	1,077

連結財務ハイライト

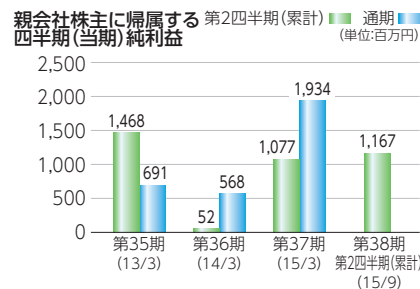
売上高



経常利益



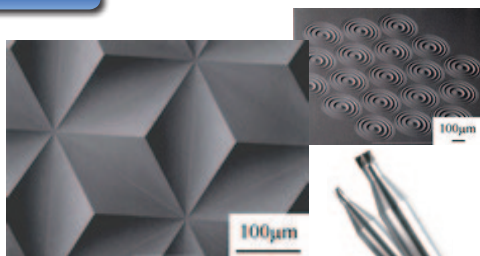
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益



(注) 「企業結合に関する会計基準」等を適用し、「少数株主持分」を「非支配株主持分」、「少数株主損益調整前四半期純利益」を「四半期純利益」、「少数株主利益」を「非支配株主に帰属する四半期純利益」、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としており、前連結会計年度までの四半期(当期)純利益についても科目名を統一しております。

新事業

微細加工技術



高精度、長寿命に加え、低価格を実現したTOWAオリジナル工具の外販を昨年より展開しております。

このCBNツールは、長年社内加工で使用してきたオリジナルの工具です。燃料電池用セパレーター等のように、形状が細かく複雑であり、通常のミーリング精度を超える高度な加工技術と品質管理が求められる製品に対し、当社が創り上げたCBNツールが、難易度の高い金属加工を可能にします。

燃料電池は近未来に大きな需要が予想されており、今後、成長が期待されるため、当社として新たな事業となり得る分野です。

このように、金型製造で培われたTOWAのコアである加工技術をツールへと発展させ、金属加工と融合させることで、今後も積極的に新たな事業に展開してまいります。

展示会への出展

2015年5月5日からドイツで開催されました「SMT Hybrid Packaging2015」をはじめ、「ECT2015」(アメリカ)、「ネブコンマレーシア」(マレーシア)、「セミコン台湾」(台湾)に出展いたしました。各展示会いずれも大変盛況で、新事業分野の展示では、当社の新しい技術をご紹介し、多くのお客さまに高い評価とご理解をいただくことができました。



社会貢献活動

売上の一部が筋ジストロフィー患者の方や児童養護施設の子供たちへの支援となる「応援自動販売機」を本社に設置いたしました。この自動販売機は、阪神タイガースの矢野燿大氏がプロ野球選手時代より活動されている「39(サンキュー) 矢野基金」の活動の一つであり、京都での設置第一号となります。

今後も事業を通じて社会に貢献することはもとより、より良い社会の実現に貢献してまいります。

会社の概要 (2015年9月30日現在)

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,932,627,777円
本社所在地	京都市南区上烏羽上調子町5番地 ☎ (075) 692-0250 (代表)
従業員数	458名
ホームページ	http://www.towajapan.co.jp
上場取引所	東京証券取引所市場第一部

役員	代表取締役社長	岡田博和
	専務取締役	天川剛
	常務取締役	小西久二
	取締役執行役員	浦上浩
	取締役執行役員	田村吉住
	取締役	桑木肇
	執行役員	石田耕一
	執行役員	蒲生喜代重
	常勤監査役	小林久芳
	監査役	杉山公律
	監査役	和氣大輔

(注) 取締役 桑木肇は社外取締役であります。
監査役 杉山公律および監査役 和氣大輔は社外監査役であります。

株式の状況 (2015年9月30日現在)

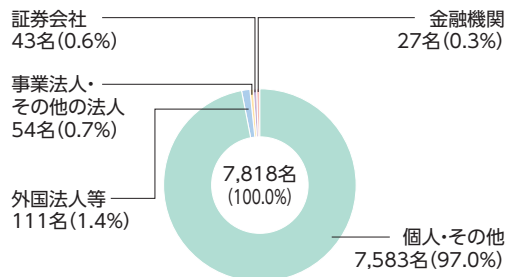
- 発行可能株式総数 80,000,000株
- 発行済株式の総数 25,021,832株
- 株主数 7,818名
- 大株主

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	2,792 千株	11.17 %
有限会社 ケイビー 恒産	2,000	8.00
浦生 徳子	1,398	5.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,131	4.52
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS	1,000	4.00
株式会社 京都銀行	699	2.80
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	695	2.78
JP MORGAN CHASE BANK 385181	610	2.44
坂東 幸子	510	2.04
有限会社 ケイビーテクノ	500	2.00

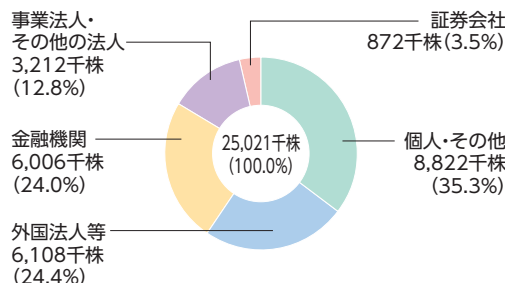
(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(11,213株)を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



所有者別株式数分布



TOWAグループ (2015年9月30日現在)

国内

- TOWA株式会社
 - 本社・工場 京都東事業所
 - 坂東記念研究所 九州事業所
 - 東京営業所
- 株式会社バンディック
- TOWATEC株式会社
- 株式会社サーク

海外

- TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)
- TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)
- TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp. (フィリピン)
- TOWA USA Corporation (米国)
- TOWA Europe B.V. (オランダ)
- 東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)

- 上海沙迪克軟件有限公司 (中国)
- TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)
- 蘇州STK鑄造有限公司 (中国)
- 台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)
- 巨東精技股份有限公司 (台湾)
- TOWA韓国株式会社 (韓国)
- 株式会社東進 (韓国)

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び 電話お問合せ先	〒168-8507東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行本店および全国各支店 みずほ銀行本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります。)
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。公告掲載URL http://www.towajapan.co.jp